



Micron 宣布在台成立 DRAM 卓越製造中心

藉由新收購達鴻先進科技的資產，Micron 將晶圓製造與後段封測集中於單一據點

台北 (2017 年 3 月 21 日) – 全球先進半導體系統領導廠商 Micron Technology, Inc. (NASDAQ : MU) 今天宣布於本月 14 日成功標得達鴻先進科技的拍賣資產，並將以此建立 Micron 在台之後段生產基地。Micron 現已取得這新生產基地之所有權。

經由此收購案，Micron 取得與其台中廠相鄰的無塵室和設備，並將使 Micron 的晶圓製造與後段封測得以集中於同一據點，並專注於建立集中式的後段封測營運。

全球製造副總裁 Wayne Allan 指出：「此舉為 Micron 在台建立 DRAM 卓越製造中心的重要一步。將晶圓製造和後段封測結合在同一地點，構建一個完整連貫的高效製造支援組織，提供更快的生產周期，將有利於我們的業務和客戶。」

新的後段封測生產基地預計將於今年 8 月開始投產，同時新整合的卓越製造中心將為 Micron 帶來更大的營運成本效益，有助於其在全球 DRAM 業務的發展。此一成本效益為 Micron 在 2017 年分析師大會上提及，總金額達五億美元的營運優化計畫的一部分。

本次以美金八千九百二十萬成功得標的策略性收購，再次突顯了 Micron 持續擴大在台投資的決心。身為台灣最大的外商與外商投資者，Micron 分別在台中和桃園擁有最先進的 12 吋晶圓製造廠，以及位於台北的銷售和技術支援辦公室。除了對現有晶圓製造端的資源投入，新的後段生產基地的建置將進一步強化 Micron 在台布局，並將台灣打造為全球記憶體的专业技術中心。

此後段封測業務將由營運長梁明成先生領導。梁先生在半導體產業擁有 35 年以上的豐富經驗，專業背景涵蓋前段晶圓製造和後段封裝測試。在 2016 年 11 月加入 Micron 前，梁先生曾在德碁半導體、京元電子和台灣艾克爾擔任高階管理職。

關於 Micron Technology, Inc.

Micron Technology, Inc. 為全球先進記憶體方案的領導廠商。Micron 的全球品牌 – Micron, Crucial®, Lexar® and Ballistix® – 擁有廣泛的高性能記憶體技術，包括 DRAM、NAND、NOR Flash 及 3D XPoint™ 記憶體等，都正為世界如何使用資訊帶來改變。以超過 35 年的技術領導地位為後盾，Micron 的記憶體解決方案可支援全球最新開發的運算技術、消費性裝置、企業儲存裝置、網路設備、行動裝置、嵌入式系統及車用裝置。Micron 在 NASDAQ 上市交易，其股票代號為 MU。欲知更多 Micron 相關資訊，請至 micron.com。

###



Micron 的標誌與符號為 Micron Technology, Inc. 的商標。所有其它商標為別家廠商各自擁有的財產。

聯絡人

台灣媒體關係	全球媒體關係	投資人關係
Dora Tou dorat@micron.com +886 920 669893	Marc Musgrove mmusgrove@micron.com +1 (208) 363-2405	Liz Morali lmorali@micron.com +1 (208) 363-2231